

PC/ABS 科思创/T85 XF 高流动 高抗冲 注塑电子电器合金原料

产品名称	PC/ABS 科思创/T85 XF 高流动 高抗冲 注塑电子电器合金原料
公司名称	汇聚欣（上海）塑化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科思创 型号:T85 XF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢（注册地址）
联系电话	18221762399

产品详情

基本信息特性

良好的流动性

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度 (23 ° C)1.14g/cmISO1183溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0kg)1
9.0cm/10minISO 1133收缩率 1ISO 2577 垂直流动方向 :260 ° C, 3.00 mm0.50 到
0.70%ISO2577 流动方向 : 260 ° C,3.00 mm0.50 到 0.70%ISO 2577吸水率ISO

62 饱和,23 ° C 0.70%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50%
RH0.20%ISO62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 (23 ° C)2300MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO
527-2/50 屈服,23 ° C54.0MPaISO 527-2/50 断裂, 23 ° C50.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO
527-2/50 屈服,23 ° C4.7%ISO 527-2/50 断裂, 23 ° C>
50%ISO527-2/50冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度ISO
180/A -30 ° C35kJ/mISO180/A 23 ° C48kJ/mISO 180/A无缺口伊佐德冲击强度ISO
180 -30 ° C无断裂ISO 180 23 ° C无断裂ISO
180热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa,未退火127 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa,
未退火109 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --128 ° CISO306/B50 --130 ° CISO
306/B120线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动:23 到55 ° C7.5E-5cm/cm/ ° CISO11359-2 横向:
23 到55 ° C8.0E-5cm/cm/ ° CISO11359-2电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率1.0E+16ohmsIEC60093
体积电阻率 (23 ° C)1.0E+16ohms · cmIEC60093介电强度 (23 ° C, 1.00mm)35kV/mmIEC
60243-1相对电容率IEC 60250 23 ° C, 100Hz3.10IEC 60250 23 ° C, 1MHz3.00IEC
60250耗散因数IEC 60250 23 ° C, 100Hz2.0E-3IEC 60250 23 ° C, 1MHz8.5E-3IEC
60250漏电起痕指数 (解决方案 A)225VIEC60112可燃性额定值单位制测试方法UL
阻燃等级 (0.850mm)HBUL 94充模分析额定值单位制测试方法Melt Viscosity 2(260 ° C)250Pa · sISO
11443-A